⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平1-309242

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成1年(1989)12月13日

H 01 J 37/06 29/48 Z-7013-5C 7442-5C

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全11頁)

図発明の名称

表面伝導形放出素子及びそれを用いた画像表示装置

②特 類 平1-6042

20出 **1**1 平 1 (1989) 1 月 17 日

優先権主張

⑩昭63(1988) 1月18日國日本(JP)⑨特願 昭63-6977

野 ¥ 和 伽発 明 者 坂 伊発 明 者 野 ** ÉB ②発 明 者 金 子 哲 也 冗発 明 者 斌 H 俊 彦 キャノン株式会社 の出 題 人

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

19代理人 弁理士費田 善雄

明 超 書

1. 発明の名称

表面伝導形放出素子及びそれを用いた 個像表示装置

2. 特許請求の範囲

- (1) 電子放出部に炭素質被額が形成されていることを特徴とする表面伝統形放出案子、
- (21 炭柔質被膜が厚さ300 人以下の炭素又は金属炭化物又は有機質炭素被膜であることを特徴とする額求項第 1 項の表面伝導形紋出業子。
- (3) 炭素質の微粒子と他の電子放出材料の吸位子の複合微粒子によって電子放出部が形成されていることを特徴とする裏面伝導形放出素子。
- (4) 炭素質が(炭素)ノ(水素)の比が2以上の有機質炭素であることを特徴とする請求項第1項 又は第3項の表面伝導形放出素子。
- (5) 頭求項第1項ないし第3項のいずれかの表面 伝導形放出常子を、一又は二以上、電子線として 有することを特徴とする面像表示装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、冷陰極素子の一つである表面伝導形放出素子及びそれを用いた関係表示装置に関するもので、特に電子放出性能、ひいては画像の安定性及び葬命の向上に関する。

[従来の技術]

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子として、例えば、エム・アイ・エリンソン (M. I. Elinson)等によって免表された冷略 簡素子が知られている [ラジオ・エンジニアリング・エレクトロン・フィジィッス (Radio Eng. Electron... Phys.) 第10巻、1290~1296頁、1965年】。

これは、基板上に形成された小面積の薄膜に、 裏面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導 形放出素子と呼ばれている。

この表面伝導形放出素子としては、前記エリンソン等により発表されたSnO.(Sb)薄膜を用いたものの他、Au薄膜によるもの【ジー・ディット

マー "スイン・ソリッド・フィルムス" (G. Dittmer: "Thin Solid Films") 、 9 巻、317 頁.(1972年) 】、 tTD 神饌によるもの (エム・ハートウェル・アンド・シー・ジー・フォンスタッド "アイ・イー・イー・イー・トランス・ィー・ディー・コンフ" (M. Hartwell and C.G. fonstad: "lese Trans. ED Cont.") 519 頁、(1975 年) 】、カーボン弾 誠によるもの [荒木久他: "真空"、第26巻、第1号、22頁、(1983年) 】などが報告されている。

これらの表面伝導形放出素子の典型的な素子構成を第7回に示す。同第7回において、1 および2 は電気的接続を得る為の電腦、3 は電子放出材料で形成される薄膜、4 は基板、5 は電子放出部を示す。

従来、これらの表面伝導形放出素子に於ては、 電子放出を行なう前にあらかじめフォーミングと 呼ばれる通電加熱処理によって電子放出部を形成 する。即ち、前記電櫃1と電櫃2の間に電圧を印 加する事により、薄膜3に通電し、これにより発 生するジュール熱で薄膜3を角所的に破壊、変形もしくは変質せしめ、電気的に高抵抗な状態にした電子放出部5を形成することにより電子放出機能を得ている。

上記電気的に高抵抗な状態とは、薄膜3の一部に0.5 pm~5 pmの電型を有し、且つ電型内が所類 場構造を有する不道様状態となっていることをい う。島構造とは、一般に数十人から数 pm径の微粒 子が基板4上にあり、各趾粒子は空間的に不連続 で電気的に巡読な状態をいう。

表面伝導形放出 常子は上述 高抵抗 不選 様状 態 の電子放出 部 5 を有する 薄膜 3 に、電 極 1 。 2 に より 電圧を印加し、電流を流すことにより、上記 数位子より電子を放出せしめるものである。

こうした表面伝導形放出案子は、真空条件下で 放出電子を蛍光板で受けて発光させる固体表示装置への利用が試みられている。特に塑像表示装置 としては、近年、情報機器や家庭用TV受像器の 分野で、薄型で高額編、高輝度の視認性が良く、 しかも信頼性の高いものが求められており、表面

伝導形放出煮子はこのような關係表示装置を可能 にする電子顔として期待されている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、全製造工程を通して、要面伝導 形放出業子周囲を数格に高真空状態に維持し、かつ表面伝導形放出業子周囲を長期に亘って高真空 雰囲気に推持できる製品とするのは、技術面及び 手間の面のいずれからも大変である。このため、 表面伝導形放出業子自体の性能にバラッキを生物 に亘る安定した画像が得にくい問題がある。

本発明は、上記録題に塩みてなされたもので、ガスに対する安定性に優れた表面伝導形放出素子及び、これを用いることによって、長期に亘って安定した個位が得られる長寿命の関係表示装置を提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

上記ガスに対する安定性に優れた表面伝導形放出素子とするために、調水項第1項の発明においては、第1回(a)、(b) に示されるように、まてはな質被譲ら、を形成するという手段を譲じているものである。また、請求項第3項の発明においては、第2回(a)、(b) に示されるように、炭素質材料の微粒子のと他の電子放出部5を形成するという手段を講じているものである。

まず、請求項第1項の発明について説明すると、基版4、電櫃1、2は、後述の請求項第3項の発明と同様なものであるが、電子放出部5に炭素質抜韻6、を形成したものとなっている。

本発明において電子放出部5を形成する電子放出部4は、後述する額求項第3項の発明で用いる非炭素質電子放出材料の他、皮素質の電子放出材料、例えば、炭素の他、TiC、ZrC。HfC、TaC、SiC、WC などの炭化物であってもよい。また本発明で用いる炭素質は後述の額求項第3項の発明におけるものと同様で、特に有機質炭素を用いる場合、被額化後の熱処理等でその(炭素)/(水素)比を調整することもできる。

領求項票 1 項の発明に係る表面伝導形放出業子を、その製法と共に更に説明する。

まず、洗浄された基板4上に、蒸君もしくはスパッタ法、メッキ法等により電極1.2となる得膜を形成する。次いでフォトリングラフィーにより電子放出部6となる微小間隔を有する電便1.2に形成する。

次に電子放出材料の最状構造体を形成するが、その方法としては、フォーミングによる他、電子放出材料の微粒子で、を吹き付けて直接堆積する方法や微粒子で、を分散形成する方法、熟処理に

よる局所的な折出現象を利用する方法等が挙げられる。

フォーミング型素子を似にして説明すると、まず電子放出材料の薄顔3をパターン形成し、次いで電価材料をマスク無器した後、電極1、2間に電圧を印加して、露出している電子放出材料の薄膜3をジュール熱で局所的に破壊、変形、もしくは変質せしめることで電気的に高抵抗な状態の電子放出部5を形成できる。

上記電子放出部5上に放棄賃を被復形成する。 その方法としては、炭素質を適当な溶剤に溶解させて、スピンコート法等で強布乾燥させたり、低低加熱法やEB蒸雑法のように炭素質を無発させて被雑させたり、スパック法やブラズマ最合法などの乾式のコーティング法も適用でき、これらによって炭素質を電子放出部上に液復させることができる。

次に、炭素質被額6~に高温熱処理を必要に応じて施す。この熱処理は、素子そのものを所定の適度にまで適宜加熱したり、個像表示装置の製造

工程の高温が熱処理、例えば脱ガス処理や低級点がラスフリットによる針世帯の工程で行ってもよい。なお、抵抗が熱法や 88歳 若法、スパック法・ブラズマ 複合法等の条件によっては、上記 高温か 加熱処理を行わなくとも本発明の構成を実現すると説がである。電子放出部5以外の部分に置ければである。ことになるが、本発明の被置では実際上ほぼ問題とならない。場合によっては電極1,2の表面をマスクして被替する方法も可能である。

次に、請求項第3項の発明について更に説明すると、基本的には従来のものと同様で、基版4上に電腦1、2を投け、この電腦1、2間に電子放

出部5を形成したものであるが、本発明においては、電子放出部5が炭素質の数位を立と他の電子放出材料(以下「非炭素質電子放出材料」という)の微粒子7の複合微粒子によって形成されている。

非炭素質電子放出材料は、非常に広い範囲におよび、炭素質以外であれば、通常の金属、半金属、半導体といった導電性材料のほとんど全でを使用可能である。なかでも低仕事間数で高融点かつ低蒸気圧という性質をもつ通常の陰極材料や、フォーミング処理で表面伝導形放出素子を形成する時間材料や、2次電子放出係数の大きな材料などが好適である。

具体例としては、LaBo、CeBo、YBo、GdBo などの研化物、TiN、ZrN、HfN などの製化物、Nb.
NO、Rh、Hf、Ta、W、Re、Ir、Pt、Ti、Au、AE、Cu、Cr、A-、Co、Ni、Fe、Pb、Pd、Cs、Baなどの金銭、InaOo、SnOo、SbaOoなどの金属低化物、Si、Geなどの半導体、AgNgなどを挙げることができる。

電極 1 . 2 の材料としては、一般的な線電性材料、 Au. Pt. Ag等の金属の他 SnD。. [TO 等の酸化物準電性材料 6 使用できる。電極 1 . 2 の厚みは数 100 人から数 μm程度が好ましい。また、電極 L . 2 間の間隔しは数 100 G人~数 10 Gμm 。 編 W は数 μm~数 mm程度が好ましい。

基板 4 としては、例えば石英、ガラス等の電気 的絶縁性を有する材料が使用される。

本見明における炭素質とは、純粋な炭素及び炭化物をいい、特に有機質炭素をも含む。

有機質炭素とは、純粋なカーボンや金属炭化物のみで構成されるものでなく、炭素元素を主体に含むものをさす。一般的には、炭素と水素を含むものをさすが、一部の水素のかわりにあるいは水素に加えてフッ素、塩素などのハロゲン元素を含んでいてももちろん良い。

本発明で用いられる有機質炭素は、(炭素)/(水素)の比が2以上であることが好ましい。この比が2以下であると特性のバラツキ防止や低真空下での安定性・寿命の向上が得られにくい傾向

にある.

有機質炭素は、上記(炭素)/ (水気) 比が2以上のものを選んで微粒子として複合比が2以下であっても複合数な子化した有機質炭素を熟め埋存によって(炭素)/ (水素) 比が2以上になる等によって(炭素)/ (水素) 比が2以上になるよう調整してもよい。 従って、有機質炭素としては、数粒子化できる有機化合物である。

(炭素) / (水素) 比は化学分析手段で分析できる。例えば、試料を燃焼する CIIN 元素分析法による側定によれば 0.1 % のオーダーで測定が可能である。

次に、請求項第3項の発明に係る表面伝導形放出素子を、その製法と共に更に説明する。

複合微粒子とは、複数種の微粒子が均質な組成をもつ状態をいい、一般には、触媒用のCu-Za 二元系組微粒子がよく知られている。

本発明においては、上記複合微粒子を、少なく とも炭素質の微粒子 B を含む形態にするわけであ

るが、その製法例を第3回に基づき説明する。勿論、この複合数粒子の製法は以下の方法に限られるわけではない。

非炭素質電子放出材料数粒子での製造には、例えば抵抗加熱法が利用できる。つまり微粒子生成塞 14中に配置されたるつば 15中に蒸発療として非

炭素質電子放出材料を入れ、外部電源16を用いてるつは15を蒸発線が蒸発する温度まで加熱する。
るつは15はカーボンるつは、アルミナるつは等より目的に応じて適宜選択される。このとき微粒子生成数146前述と同様に排気系9により予め
8×10・*Torr以下の真空度にひいておく。更にこのときキャリアガスをキャリアガス導入口 してから 導入する。

 成し、電極!、2間に分散堆積させる。

上記敬粒子ピームを形成び微粒子生板整10と微粒子堆積室18及び微粒在子生板を形成び微粒子生積室18及び微粒を大大ル19。20を目的とする方向を向け取り付けておく。この時のノズルを目的に応じして透透にされる。勿論微粒子ピーム形成手段として以来に動き、光細リスの動造管等健康公園のものでは、大ルの収集性を考慮すると、細小拡大ノズル目の収集性を考慮すると、細小拡大ノズル19。26がより好ましい。このは、ボル19。20と基板間距離は、目的に応じて適度定されるが、

炭素質及び非炭素質電子放出材料微粒子6.7の粒径は、炭素質微粒子6が非炭素質電子放出材料微粒子の1/3以下であることが好ましい。炭素質数子6に関しては、100人以下が好ましく、より好ましくは50人以下である。非炭素質電子放出材料微粒子に関しては、50人~1000人が好まし

になっていると考えられる。勿論、炭素質飲粒子6個志及び非炭素質電子放出材料微粒子で同数粒子6と非炭素質電子放出材料微粒子でが複合化する確単に比べてきわめて低いので、変質上問題とならない。多少の上記の凝集が起こったとしてもの数子特性上一切問題とはならない。また、この割合して、

本発明の表面伝導形放出無子は、例えば国像表示装置の電子風として利用されるもので、1個のみを用いて単一の電子源による道像表示装置としてもよいが、複数個を一列又は複数列に並べ、マルチ形の電子版を備えた国像表示装置とした方が有利である。

【作用】

炭素質の遊粒子6又は披脚6°によって、特性のバラツキが少なくなり、安定で、輝度ムラの少なくなる理由について詳細は不明であるが、電子放出を行う数粒子の表面より上記炭素質の表面が

く・より好ましくは100 人~200 人である。

ガス分子の吸着等による電子放出部 5 の表面変質 が避けられ、その結果として特性変化を防いでい ると考えられる。

[実施例]

第4回は本発明に係る側像表示装置の一実施例 を示すもので、図中、後方から前方にかけて関 に、本表面伝導形放出素子 21を多数並べて配置し た背面基体 22、 第1 のスペーサー 23、 電子ピーム 滋 を 動 随 す る 制 額 曾 篇 2 4 と 曾 孑 ヒ ― ム を 蛍 光 体 2 5 に基束させるための塩東電極26とを具備し、一定 の間隔で孔 27のあいている電極路板 28、 第2 のス ペーサー29、各本表面伝導形放出素子21に対向す る 蛍光体 2.5及び電子ビームの 加速電極 (図示され ていない)を具備した函像表示邸となるフェー スプレート30が設けられている、上記各様成節品 は、講部を低融点ガラスフリットにて封着され内 部を異型にして収納される。真空排気は、真空排 気管 31にて排気しつつ、前記フェースプレート 30、 背面 森 体 22、 スペーサー 23、 29 等 の 外 風 森 全 体を加熱脱ガス処理し、低融点ガラスフリットの 軟化後封着して冷却し、真空排気即31を封止して終了する。即ちフェースプレート30、スペーサー23、29と背面基体22とで構成される内部空間は、 融着した低融点ガラスにより針着された気を構造 となっている。

スペーサー 23. 29や 電極 器板 28はガラス、セラミックス 等を使用し、電極 24. 26はスクリーン印刷、蒸着等により形成される。

上記画像表示装置によれば、制御電腦24で電子 ビームをコントロールしつつ、集束電腦26と加速 電極に電圧を印加して、本表面伝導形放出素子21 から放出された電子を任意の蛍光体25に照射し てこれを発光させ、固像を形成することができる。

実施例)

石灰ガラスからなる絶縁性の基板4上に、膜厚1000人のNiからなる確擬1,2を形成した。

次いで、電極1と電便2の間に約30Vの電圧を 印加し、薄膜3に通電し、これにより発生する ジュール熱で薄積3を最所的に、電気的に高抵抗な状態にした電子放出部5を形成し、該電子放出部5の表面に炭素をアーク集着して順厚100 人に成敗し、炭素液膜を形成した電子放出素子を得

この様にして得られた電子放出素子の電子放出 特性を測定した結果、15Vの印加電圧で平均放出 電流0.5kA、放出電流の安定性±5%程度の安定 した電子放出が得られた。

実 旅 例 7

第5日は炭素被膜の順厚に対する放出電流の存在性を示すグラフである。実施例1と同様の構造体において、絶縁性の基板4に石炭がラスを用い、確様1のを後2の間に関厚1000人のNiを用い、電極1と電極2の間に対象の電圧を印加して薄膜3に通電し、これにに対象性により薄膜3を局所を影響である。 は電子放出部5の表面に炭素をアーク蒸りにし、咳電子放出部5の表面に炭素をアーク蒸りにより成膜し炭素被膜を形成して電子放出業子を

t.

印加電圧14V、真空度 1×10-1Torr程度の条件下において、炭素被膜の襲厚 3 に対する放出電流の安定性の関係を求めたグラフを第 5 図に示す。

第5 図から明らかなように、炭素被膜を用いた場合、炭素被膜の観摩は数人から300 人程度が最も好ましいことが認められる。

を与に、皮化物の炭素質被調材料からなる被額を同様に実験したところ、TIC、ZrC、IffC、TaC、TC等の導体の炭素質被酸材料からなる被額は関厚数 A から300 A 程度が最も好ましく、またSiC 等の半導体の炭素質被酸材料からなる被額は額厚数A から250 A 程度が最も好ましい結果が得られた。

实施 例 3

絶縁性の基板4に石英ガラスを用い、電極1と電極2に順厚1000人のNiをEB蒸せし、フォトリソグラフィー技術により、電子放出部5を幅300mm、間隔10mmで形成した。

次に、電極1、2間へ電子放出材料を、1次粒 ほ80~200 人の5n0·分散液(Sn0·:1 g、溶剤: MEK/シクロヘキサノン=3/1 1000cc、ブチラール:1 g)をスピンコートして塩布し、250 でで加熱処理して電子放出的5を形成した。次いで、 炭素をアーク蒸着により誤厚100 人に成設して炭素質値額6を形成した。

この様にして得られた電子放出素子の電子放出特性を創定した結果、14Vの印加電圧で平均放出電流の安定性±4%程度の安定した電子放出が得られた。

実施例 4

清浄な石英の基板 4 上に Niを 3000 A 蒸着し、 フォトリソグラフィーの手法を使って電極パター ンを形成した。 L は 10 μm、 W は 250 μm とした。 次 に基板 4 を第 6 図に示した数粒子堆慣用の真空装置にセットした。

第 6 図に示した装置は、微粒子生成室 14と微粒子堆積室 18及びその 2 室をつなぐノズル 20から 構成され、 鉱板 4 は微粒子堆積室 18内にノズル 20と

向き合わせてセットした。 排気系 9 で真空度を5 × 10 **Torrまで排気した後、 Arガスをキャリアガス 導入 口 17か 5 微粒子生成 室 14へ 60 SCCM派した。 作成条件は微粒子生成 室 14の 圧力 5 × 10 **Torr。 世 粒子堆 横 宮 18の 圧力 1 × 10 **Torr。 ノズル 径 5 ****・ノズルと 蓄 板 間 距 難 150 mm とした。

次にカーボン製るつぼ 15の蒸発線より Pdを前述条件下で蒸発させて、生成した Pd微粒子をノズル20より 吹き出させ、シャッタ 32の開閉により、所定量を埋積させる。このとき、 Pd微粒子の堆積をは100 人である。微粒子は基板 4 全面に配置されるが、形成される電子放出部 5 以外の Pd微粒子は異質的に電圧が 印加されない 為何らの支障もない。 Pd微粒子の径は約50~200 人で、中心粒径は100 人であり、 Pd微粒子は基板 4 上で島状に散在していた。

さらに前記Pd微粒子上にプラズマ重合にて炭化水気膜を成膜した。成膜条件はCH。(メタン) 流量: 1、6SCCM . 放電形式: AF放電 (周波数20kHz).

投入電力: i20 W, CH。圧力: 30mTorr . 電極間 距離: 50mmとした。

こうして1つの基版 4 上に10個の素子を作製し、これを背面基体 22とし、第 4 図に示した様に背面基体 22とスペーサー 23、29とフェースブレート 30を 550 でで脱ガス処理した後、真空引きしながら低融点ガラス(コーニング 社半田ガラス 7570)を用いて計量した。その後、真空引きしつつ冷却して、1.1 × 10 ** Torrで真空排気部 31を計止した。また、グミーとして、ブラズマ重合膜を輸記処理したものを分析した結果、ブラズマ重合膜は化学分析法によって、C/H 比 6.2、 領軍は130 人であることがわかった。

こうして上記素子を上記低真空条件下で関係表示装置として評価した結果を第1表に示す。

実施例 4 のブラズマ重合膜の代わりに日本チバ ガイギー社の競料「Irgazin Red BPT」を

(以下余白)

注(抵抗加熱法)で成該した以外は実施例 9 と同様に面像表示装置を製造した。面像表示装置の内部 英空度は1.0 × 10 ** Torrで、 最終的な無 智 膜 のC/K 比は 8.7、 、 護厚は 250 人であった。 この 常子を上記 低真空条件下で面像表示装置として 評価した結果を第 1 表に示す。

実施例 6

実施別4のブラスマ重合額に代えて、アクリルアミド樹脂をスピンコート法で生布した以外は実施例4と同様に画像表示装置を製造した。なお、アクリルアミド樹脂は、アクリルアミド 150、スチレン 400、アクリル酸エチル 450、n-ブタール 1000の 重量比で混合し、クメンハイドロバーオシドと tertード デシルメルカブタンのレドックス系でラジカル反応させて、下式に示す三元共賃合物を得た。



このコポリマーはブタノール溶液になっており、この溶液よりスピンコート法で電子放出部5上に塗積をつくった。塗額後200 で 1 hrかけて熟硬化させて樹脂の塗布を完了した。

この素子を用いて製造された個像表示装置の内部真空度は1.2 × 10 **Torrで、最終的な有機化合物質の質単は約50 Å、C/H 比は2.1 となっていた。この評価結果を第1表に示す。

実施例 7

実施例 4 の P b 做 粒子に代えて、 1 次粒径 8 0~200 人の Sn 0 e 分 数 被 (Sn 0 e : 1 g , 浴剤: MEK/シクロヘキサノン= 3/1 を 1000cc、ブチラール:1 g) をスピンコートして生布し、250 での加熱処理にて Sn 0 e 微粒子膜を形成した。次にこの上にポリフェニレンスルフィドを高周波スパッタ法で成績した。スパッタの方法としては、真空姿置内

をいったん10~Torrの高真空にし、Arを導入して2×10~Torrで13.56MHzの高周波を印加し、ポリフェニレンスルフィドのターゲット側を負債、基板4側を正幅となるように正塚パイアスをかけた、高周波役入電力は300 Wである。これ以外は実施例4と同様に関係表示装置を製造した。

固像表示装置の内部真空度は 0.95×10-*Torrとして、最終的なスパック級の順準は 140 Åで、C/H 比は 5.3 であった。この評価結果を第 1 表に示す。

実施例8

実施例でのスパック膜に代えて、アクリル股メチルエステルのオリゴマー(分子量約3000)。をトルエンに 6000ppm の割合で溶解してスピンコートして乾燥させた以外は実施例でと同様に胸像表示装置の内部真空度は1.8 × 10⁻⁴ Torrで、 最終的な強額は減厚約36~40人、 C/H 比は2.8 となっていた。この評価結果を第1表に示す。

比较例1

ト30を480 でで脱ガス処理し、真空引きしながら低融点がラス(コーニング社半田ガラス1570)を用いて封着した以外は実施例6と可様に面像表示装置を製造した。このときの面像表示装置の内部真空度は1.0 × 10・4 Torrであり、最終的なブラズマ重合額のC/H 比は1.3 、 額厚は180 人であった。評価結果を第1表に示す。

(以下余白)

実施例 4 に於いて、ブラズマ 原合 間をつけなかった以外は実施例 4 と同様に製造した素子を比較例 1 として評価した。個像表示姿質の内部医型度は 1.2 × 10⁻⁴ Torrであった。評価結果を第 1 表に示す。

比較例 2

実施例でに於いて、ポリフェニレンサルファイドのスパック調をつけなかった以外は実施例でと同様に製造した試料を比較例2として評価した。 関係表示装置の内部真空度は1.1×10⁻¹Torrであった。評価結果を第1表に示す。

比较例 3

実施例 4 に於いて、ブラズマ重合膜の厚みを 500 人にした以外は実施例 4 と同様に製造した試 料を比較例 3 として評価した。園像表示装置の内 部裏空度は1.2 × 10⁻⁴Torrであった。評価結果を 第 1 表に示す。

比較例 4

実施例 6 に於いて、 画像表示装置の製造工程で 撃団基体 22とスペーサー 23, 29とフェースブレー

		各素子の数出植液の実に存	田 東 中 安 中 安	10点の女な中女子女子女子女子女子となかった点数	南京な条件下の選択者の対抗を
6 配纸	600 + 300 600 - 100nA	± 7 %~±12%	1.1×10.	0	2100 年2
01至20	+ 150 750 - 250nA	±4%~±16%	1.3×10-	0	"
安陰例 1.1	1050 + 150 1050 - 250nA	±9%~±16%	0.9×10**	0	"
英語明12	900 + 200	+6%~+11%	1.9×10-	D	"
天路的13	1100 + 100 1100 - 250nA	±9%~±18%	1.7×10**	0	и
H 62 89 1	1000 + 300 1000 - 650nA	±12%~±73%	1.6×10°	2	18~63
HWM2	700 + 350 700 - 650nA	±11%~±61%	2.0×10-*	8	31~96
E E E E	700 + 150 700 - 100nA	16%~114%	3.2×10**	0	> 100
H W B 4	1000 + 300 1000 - 750nA	±8%~±10%	1.0×10"	0	95~>100

账 —

なお、第1表中におけるデータは、10点の果子の平均とそのバラッキを示しており、放出電流1。に対し安定性とは Δ I。/I。で表わされる。また、電子放出効率は、電子放出部をはさむ電極間で流1、2 Iaの比1。/I。の地である。連続電子放出寿命は、電子放出部5をはさむ電便1、2 Iaに14Vを連続印加し、電子放出が観測されなくなるまでの時間をさす。このときの電子ビーム加速電便の電位を1 KV、電子放出部5と蛍光体25までの距離を6 mat とした。

第1表より次のことが読みとれる。まず原材料の C/H 比よりも固像表示装置製造工程を経た有機質炭素は C/H の比が大きくなっている。このよりで 女性質皮素を被して 3・英雄特しつつバラシッキを 4 は で で で で な な に 高 類 性 性 で 高 顕 質 な 装置が 得る ことができ、 低真空下でも特性劣化が見られず、10・・~

10. *Torrの真空下の特性と比較してもそん色ないことが読みとれる。

美瓶假 9

(作) した石英製の基板 4 上に Niの 電極 1 . 2 を 3000 A 厚で形成し、フォトリングラフィーの手法を用いて 第 1 図 に 示した 様 な パターン を形成した。ただし W は 2 μm. しは 300μm とした、

次に上記基板 4 を第 3 図に示した真空装置内に入れるが、真空装置は前述の様に空間共振器 10、 戦粒子生成室 14、微粒子堆積 室 18 8 よびそれらを つなぐ 静小拡大 ノズル 19、 20から構成されてい る。そして排気系 9 で真空度が 8 × 10・*Torr以下 になるまで排気した。

その後空間共振器 10内に原料ガスである CH。ガスを 3 SCCM、キャリアである水素ガスを 147SCCM 混合後 導入した。そして 導波管 12より マイクロ 波を 150 W 投入した。

また、微粒子生成室 14中のカーボンるつぼ 15に Pdを入れ、外部電源 16により、るつぼ温度を1600℃に上昇し、Pdを蒸発させた。このときキャ

リアガスとしてアルゴンガス 60SCCMをキャリアガス 導入口 17より 導入した。

こうして生成した炭素質微粒子 6 と Pdである非 炭素質電子放出材料微粒子 7 をそれぞれノズル 19、20から基板 4 へ、圧力型を利用して吹きつけ た。この時の空間共振器 10、微粒子生成室 14、微 粒子堆積室 18の圧力 はそれぞれ 4 × 10~1、5 × 10~1、2.6 × 10~4 Torrであった。またノズル 個 両者とも 3 mm 4 、ノズル 基板間距離は 200mm とし た。更にノズル 19、20は ビームの中心方向が各々 の広がりにより、目的以外の場所にもビームが 泉するが、不必要部には、電圧印加が起こらない ので素子自体には何ら影響はなかった。

この堆積物を高分解能FE-SENにより観察したところ、粒径120~180 人の微粒子と粒径40人程度以下の粒径の微粒子の存在が確認された。また同様の条件によりサンブルを作成し、TEN により観察したところ、粒径の大きいものがPdであることがわかった。以上より目的とする複合数粒子を含

む君子であることを確認した。

次にこの素子を真空度 5 × 10~ Topp以下で、放出電子の引き出し用の電極を基板面に対し無電方向に 5 mm上方に記憶し、1.5kV の電圧をかけ、電価1,2 同に14 V の電圧を印加して電子放出特性を評価した。

この結果、平均放出電流 0.7 μA 、放出電流の 安定性 ± 5 % 程度の安定した電子放出が得られ

またこの実験を複数回行ない、おおむね良好な 両項性を得た。

実施例 10

型調共福 製 10に 役入するマイクロ彼パワーを 120 W とした以外は実施例 9 と同様の実験を行なった。この堆積物を実施例 9 と同様に高分解能 FE-SENにより競索した結果、粒径120 ~ 180 人の 燃粒子と粒径 70 人程度の微粒子の存在が確認された。

この 常子に関して も同様に 電子放出特性を評価 した結果、平均放出電液 0.5 m A 、放出電流の安定 性 ± 7 %程度の安定した電子放出が得られた。 要館例 11

Pd微粒子のキャリアであるAFガス流量を30SCCM とした以外は実施例9と同様の実験を行なった。 この堆積物を実施例9と同様に高分解能FE-SEMにより観察した結果、粒値が70~100 人の微粒子 と粒達40人程度以下の微粒子の存在が確認され

この弟子に関しても同様に電子放出特性を評価した結果、平均放出電流 0.6gk 、放出電流の安定性±10% 程度の電子放出が得られた。

寒 施 例 12

無発護として Pdの代わりに Au、 ろつで温度を1080でとした以外は実施例 9 と同様の実験を行なった。この堆積物を実施例 9 と同様に高分解能FE-SEMにより観察した結果、 粒径が 110 ~160 人の地位子と粒径 40人以下程度の改粒子の存在が認められた。また実施例 9 と同様に、TEM 用のサンプルを作成し、粒径の大きいものが Auであることを確認し、実施例 9 と同様に目的とする複合微粒

第2図は請求項第4項の発明の説明図で、(a) は平面図、(b) は断面図、第3図は請求項第3項の発明の説は請求項第3項の発明に係る表面伝導形放出素子の製造方法の製品が限め、第5図は実施例の一実施例の同じの対象を設定した。第5図は変に例2で得るまた。第6図は実施例4における業別のである。

1, 2:電極、 3:薄額、 4:蓋板、

5: 電子放出部。 6: 炭素質材料微粒子。

7 : 非炭素質電子放出材料做粒子、

6 : 炭素質玻膜、 7 : 電子放出材料微粒子。

出題人 キャノン株式会社

代理人 豊 田 豊 雄

子君子が得られていることがわかった。

この 素子に関して も 同様に 電子放出特性を評価した結果、 平均放出電波 0.8 mA 、 放出電流安定性 ± 8 % 程度の安定した電子放出が得られた。

夹箱例13

ま子作製は実施例 9 と全く同様にして行ない、電子放出特性の評価の際の真空度を 4 × 10- *Torrとした以外は実施例 9 と全く同様に電子放出特性を評価した。その結果、平均放出電流 0.6 μ A 、放出電流の安定性± 6 % 程度の安定した電子放出が得られた。

[発明の効果]

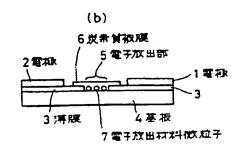
以上説明した通り、本免明によれば、特性のバラッキが小さく、低真空でも安定で寿命の長い表面伝導形放出素子及び高積細で高画質の画像表示装置をつくることができ、極めて信頼度の高い製品提供に寄与することが期待できる。

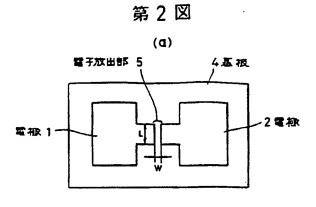
4. 図面の簡単な説明

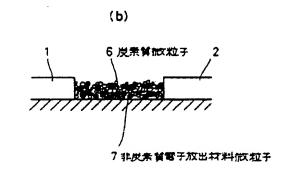
第1図は請求項第1項の発明の説明図で、 (a) は平面図、 (b) は電子放出部付近の拡大断面図。

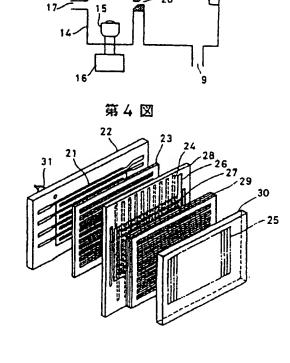
第 1 図

(Q) 智秘1 5電子放出部 2電 禄 4 基板 6 炭素質被履 7電子放出材料飲粒子









第7図

第3図

